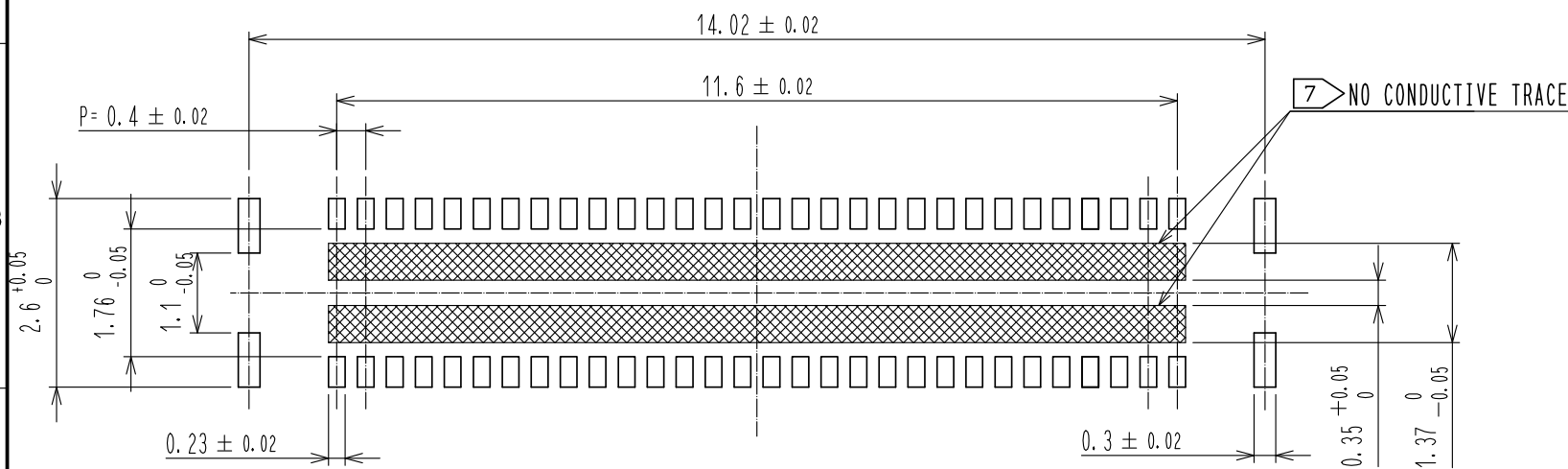
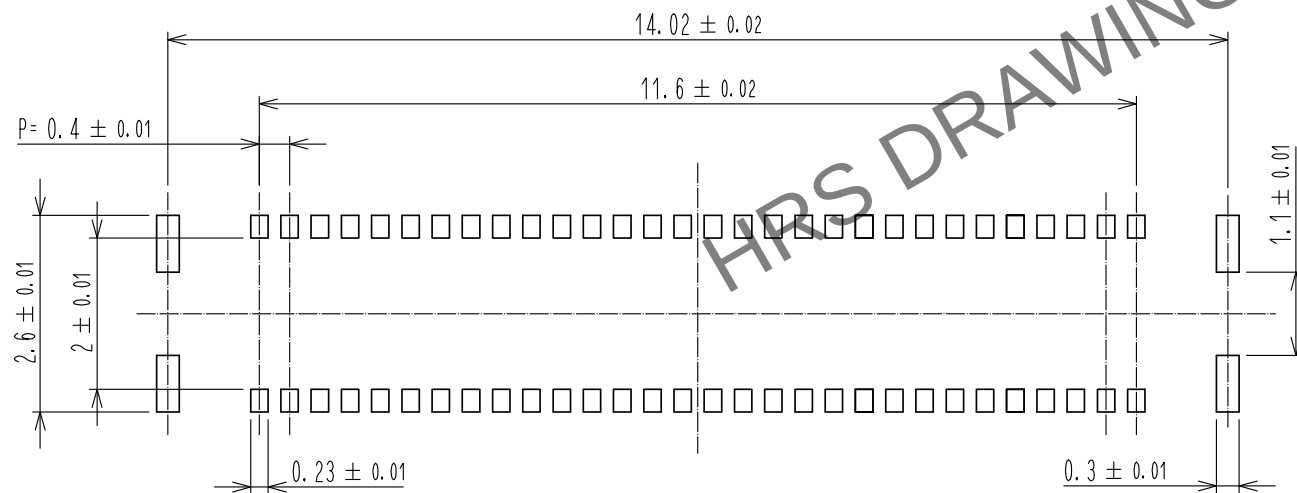


6> ◆ 推奨パターン図（実装面側）

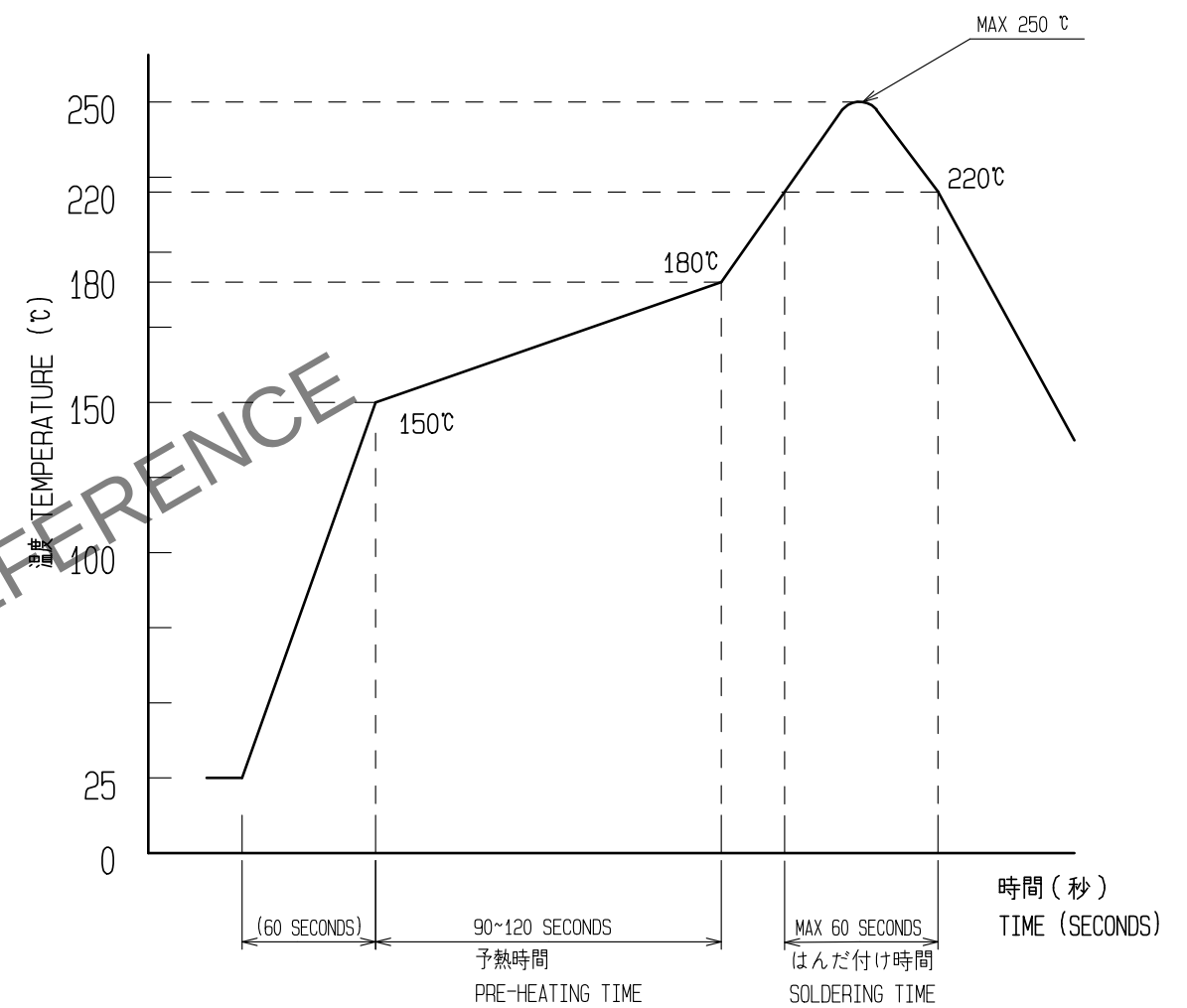


◆ メタルマスク開口部推奨加工図

メタルマスク厚さ：100μm



5> 鉛フリークリームはんだの温度プロファイル（推奨）



- リフロー方式：IRリフロー
リフローは2回以下とします。
- リフロー部
220℃以上 60秒以下
(ピーク温度250℃)
 - プリヒート部
150～180℃ 90秒～120秒

- 5> 測定は端子リード部にて測定しています。
クリームはんだの種類、基板サイズ、その他の実装部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。
- 6> 上記の推奨条件と、異なる設定を行う場合は、弊社にご連絡を下さい。
- 7> このエリアにパターン配線する場合は、レジストなどにより絶縁を施して下さい。

HRS

図番：	ADC-347102-51-00
製品名：	BM20B(0.6)-60DS-0.4V(51)
製品コード	CL684-9315-3-51

2/3

